⑩ 日本国特許庁 (JP)

D 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭55-135837

⑤Int. Cl.³G 03 F 1/00H 01 L 21/30

識別記号

庁内整理番号 7447-2H 6741-5F 母公開 昭和55年(1980)10月23日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈フォトマスク製造方法

创特

顏 昭54-44492

②出

顧 昭54(1979)4月12日

②発明:

志田隆男 川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑩発 明 者 有賀隆

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

⑩代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

男 和 1

1. 妈明の名称

フォトマスク製造方法

2. 修許請求の範囲

マスターマスタの製造に於いて、ナップパメーンのスタライプライン内にナップ名パターンが配設されてなるレチクルを用い、マスタあ板上にナップネパターンを複数個形成させる工程と、飲ナップパターンを複数個形成させる工程と、飲ナップパターンの有するチップ名パターンと版マスク 数板に別途形成させたマスタをパターンとを服合する工程を有することを特敵とするフォトマスク 製造方法。

3. 妈妈の静心な説例

本発明はマスターマスク製造方法の改良に関す。 大型単級回路等業子集校股の高い半導体テップ 用のレチタルに於いては、チップ内に業子バター ンや配換バターンが高南度に配復されるために、 チップのバターン形成領域内にチップ名バターン を抑入することが困難である。

-1- (40)

そのために従来の大型集改回路等のマスターマ スクは、チップ名パターンが設けられていないレ テクルを用いてマスク基度にチップパターンを形 広ちせ、その際に別郷先によりチップ名に対応す るマスタ名パターンを形成する方法により製造し ていた。

- a - 5

という問題があった。

本発明は上記問題点に汲み、ナップパターンの 種類と異なるマスタ名がつけられたマスターマス タが出荷されることを防止し得るごとをマスター マスタの製造方法を提供する。

即ち本発明はマスターマスクの製造に於いて、 ナップパターンのスクライブライン内にナップ名 バターンが配設されてなるレナクルを用い、マス タ基板上にチップ名パターンをスクライブライン 内に有するチップパターンを複数凹形成させる工 個と、脳チップパターンの有するチップ名パター ンと数マスタ番板に別途形成させたマスク名パター ンとを照合する工権を有することを特徴とする。 以下本発明を配解バターン形成用マスターマス ク製力に放ける図示一実施例により評別に説明する。

第1回は本発明の上記一実施的の第1次レチタル殺面回で、第2回は同じく第2次レチタル役面 図、第3回は同じくマスターマスクの部分殺国回 である。

- 3 -

麓2次レナタル8を形成させる。

次にオガレジストを歯布し、その約録部に形成 せしめようとするテップパメーン化対応する目視 可能な大きさを有するマスク配号パターンを予め 算光せしめたマスターマスク用ブランク板上に。 前配節 2次レチタルを用いてステップ・アンド・ レビート法によりチップバターンの算光を行い、 犰僚, エッテングを行って、第3凶に示すよりに 弟 3次レチタルと左右巡のパターンで、 遮光階よ りなるスクライプライン3′によって仕切られた 避光性のテップ版数 21 内に巡光路による配録パ まーン 1'を有し、前記避光船からなるスクライ プライン 81⁰⁰の一辺に出光性のチャブ名パターン 41 を有してたるチップパターンが複数個量列形 成され、マスク海鉄部に避光性の目視可能な大き さを有するマスク名パターン9を有するハードマ スタよりなるマスターマスタ10を形成させる。

版も接肢マスターマスク10のテップ名バター ンも! とマスタ名バターン 9とを照合し、一数し ていることを確認してマスターマスクの製造は完

- 5 - 3 - 3

特開昭55-135837 (2)

即も本発列の方法は、先ずパターンシェネレータを用いて母気テーブからの情報によりレテタル用乾板に露光を行い、現像して第1個に示すように配設パターン包収1を飲いたテップ戦效2と、スタライプライン3の一辺内のテップ名パターン4と、はテップ名パターン4を有するスタラインシーンででは25と、スタライプライン3の外間観点6とに通光層を有する第1次レテクル7を形成させる。

次にコンタタトプリンターを用いて、上記第1次レナタル7のパターンをポジレジストを重布したプランタ板に転写し、現像。エッナングを行って第3回に示すように第1次レナタルと反右辺のパターンを有し、第1次レナタルと関係に配別パターン領域1を除いたナップ領域3及びスタライプライン3内のチップ名パターン4とダミー領域6及びスクライブライン3の外周領域6とに遮光層を有する、使用内命の長いハードマスタによる

~ 4 .

アナる.

然して本発明による方法はテップ名パメーンを 上記のようにスタライプライン内に形成させるの で、テップに形成させる第子の条款度を低下させ るととはない。

以上説明したよりに本発明の方法で形成させたマスターマスタは、スクライブライン内に明示されたチャブ名とマスターマスク周級部に形成させたマスタ名とが照合されてかり、形成されているチャブバターンとマスタ名は正確に一致しているので、マスク名の表示違いによって、集積国路等の単導体観像の製造に損害を与えるととを未然に防止する効果を有する。

4. 公園の簡単な説明

第1回は配額ペターン用マスターマスタ製造に 数しての本発明の一実施的における第1次レテタ ル表面回で、第2回は同じく第2次レテタル表面 図。第3回は同じくマスターマスタの部分表面回 である。

図に於いて

-- 6 -

1. 17 は配額パメーン保証.

2, 2' はテップ領域、

8. 8' はスタライプライン、

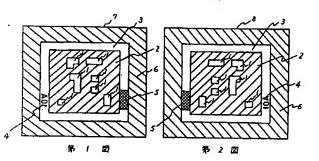
4, 4' はナップ名パメーン、

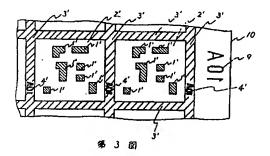
5はメモー俄状、6は外周仮状、

7は第1次レナタル、8は第2次レテタル、

9はマスタ名パターン、10はマスターマスク。

代理人 弁理士 松 岡 安四郎





_ ~ ~